

Checklist Técnico Integral — Sincronón → Sincronograma (TMRCU)

Versión: v1.0 • Proyecto TMRCU / MSL
Fecha: 2025-08-15

Documento de control operativo para laboratorio y desarrollo: checklists y KPIs por fase, alineados al contrato Stuart–Landau/ Σ y al objetivo de alcanzar el nivel necesario en el Sincronograma humano.

Fase 1a — Física y Metrología Cuántica (Pre-fabricación)

Instrumentación mínima (lab RF/cuántica)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Fuente DC mA	0–50 mA, resolución $\leq 10\ \mu\text{A}$, bajo ruido, protección térmica	■
Generador RF	1–20 GHz, salida +10 dBm, FM/AM/PM opcional	■
Analizador espectro/VNA	>20 GHz, RBW $\leq 1\ \text{kHz}$ para linewidth (Δf)	■
Lock-in / Fase	Sensibilidad $\geq 10\ \text{nV}$, referencia externa	■
Estación de sondas RF	Líneas coplanares 50 Ω , calibración SOLT	■
Control térmico	Criostato 77–350 K o hotplate estable	■
Blindaje/EMI	Cables coaxiales, caja Faraday, ferritas	■

Protocolos cuánticos (observables falsables)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Bifurcación de Hopf	Trazo $\Sigma(u_g)$ y aparición de oscilación auto-sostenida	■
Injection locking	Lenguas de Arnold; medir $\Delta\omega$ vs $ RF_{in} $ (1f y 2f)	■
Linewidth Δf	Estrechamiento de línea con $ z \uparrow$ (ganancia μ)	■
PSD de fase $S_\phi(\omega)$	Caída del ruido de fase al activar control	■
Histéresis	Barridos ascendentes/descendentes u_g ; reproducibilidad	■

Análisis de datos (Stuart–Landau)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Ajuste $\Sigma(u_g)$	Fitting SL \rightarrow RMSE < 0.10	■
Extracción μ , K	IC95 %; estabilidad ante ruido	■
Validación cruzada	Seeds múltiples; χ^2 de bondad de ajuste	■
Reporte estándar	CSV: u_g , potencia, Δf , fase; figura $\Sigma(u_g)$	■

Fase 1b — Plataforma de Materialización (Materiales y Nanofabricación)

Pilas y materiales (ejemplos; adaptar a fab)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Stack magnónico	W/CoFeB/MgO/Ta (u otros), rugosidad <0.3 nm RMS	■
Espesores	W: 3–5 nm; CoFeB: 1.2–1.8 nm; MgO: 1–2 nm (ejemplo)	■
Deposición	Sputter DC/RF con base <5e-7 Torr; uniformidad <±5 %	■
Anneal	250–350 °C, 30–60 min, N2; validar anisotropía	■
Caracterización	VSM/MOKE para Ms/Hk; TEM/AFM para estructura	■

Litografía y etching

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Definición nanogap	EBL o DUV; ancho 50–200 nm (variantes A/B/C)	■
Grabado/ion milling	Control de sidewall y subgrabar MgO si aplica	■
Metalización contactos	Au/Cu con barrera; baja Rc; passivation	■
Wafer map	≥20–50 celdas por diseño para selección por curva	■

Bring-up de wafer

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Prueba eléctrica DC	IV de continuidad y Rc por celda	■
RF S-params	S11/S21 en banda; matching a 50 Ω	■
Uniformidad intra-wafer	≤10–15 % en Δf, potencia, umbral Hopf	■
Selección por curva	Elegir ≥3 celdas por diseño para Fase 1c	■

Fase 1c — Validación Σ FET (P0)

PCB/Fixturas y red RF

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Líneas CPW 50 Ω	Longitud mínima; transiciones SMA bien definidas	■
Aislamiento térmico	Sensor T en zócalo; registro continuo	■
Referencias	Marcadores de fase para lock-in y sincronización	■

Medición principal (contrato SL)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Barrido u_g	Pasos de 50–100 μ A; registro Δf /potencia/fase	■
Ajuste SL	RMSE < 0.10; curva $\Sigma(u_g)$ con umbral reproducible	■
Injection locking	Barrido de f_{in} ; medir $\Delta\omega$ y estabilidad	■
Histéresis	Barrido inverso; documentar región y ancho	■
Mini-arrays	2x2: sincronía mutua y divisores de fase básicos	■

Gate F1→F2 (aceptación)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
RMSE < 0.10	Contrato SL verificado	■
Hopf estable	Umbral consistente dentro ± 10 %	■
Locking reproducible	$\Delta\omega$ medible en ≥ 2 modos ($1f/2f$)	■
Repetibilidad	≥ 3 celdas/wafer dentro ± 10 %	■

Fase 2 — Lógica Σ y Procesador 32x32

Celdas Σ (caracterización)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
CΣA (Acople)	$y \approx x_1 \cdot x_2$; error RMSE_lógica < 0.10	■
CΣS (Sincronización)	$y \approx \max(x_1, x_2)$; RMSE_lógica < 0.10	■
CΣD (Desincronización)	$y \approx x_1 - x_2 $; RMSE_lógica < 0.10	■
Σ-Latch	Retención estable; jitter de fase bajo reloj	■

Integración 32x32

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Topología	‘Small-world’: acople local + atajos	■
Ruteo RF	Impedancias controladas; simetría de fase	■
Autocalibración	μ, K por Σ-IR en startup	■
Telemetría	Monitores Δf , locking, R_{global}	■

Benchmark Kuramoto-1024

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Dataset	ω_k (Lorentz), A_{kj} (small-world), θ_0 uniformes	■
R_{global}	Objetivo ≥ 0.95	■
MVC	≥ 100 vs GPU: medir T_{σ}/E_{σ} y T_{gpu}/E_{gpu}	■
Error lógico	$< 1e-3$ en 10^5 ciclos	■

Fase 3 — CSL-H y SAC

CSL-H (piloto ‘órgano’)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Sensores	EEG/ECG/PPG/IMU/Temp; sampling constante	■
Modelo	R_n, R_s, I con filtros de estado en Σ	■
KPIs clínicos	AUC ≥ 0.85 ; lead $\geq 5-7$ días (endpoint)	■
Validación	Pre-registro y protocolo ciego donde aplique	■

Σ -OS y Compilador (3b)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Planificador	Determinista con presupuesto de coherencia	■
Memoria Σ	Gestión de estados/fases con jitter acotado	■
Compilador Synk $\rightarrow\Sigma$ -IR	Optimiza μ, K ; verificación runtime	■
CBFs	Barreras de control activas (seguridad)	■

CSL-H completo + SAC (3c)

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Sincronograma	Huella Σ multiescala ($\Sigma_g, \Sigma_c, \Sigma_s, \Sigma_n$)	■
Intervenciones	Políticas bayesianas; límites CBF activos	■
KPIs	$\Delta R_n \uparrow, \Delta I \downarrow$ con $p < 0.05$; SLAs Σ -OS	■
Privacidad	Cifrado y gobernanza (consentimiento granular)	■

Fase 4.0 — Biobanco de Coherencia y Ética

Estudio longitudinal

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Cohortes	$\geq 5\,000$ sujetos; ≥ 12 meses	■
Retención	$\geq 85\%$; incentivos éticos	■
Esquema de datos	Σ -IR del Sincronograma + metadata	■
Gobernanza	Acceso federado, auditoría, consentimiento	■

Fase 4 — SAC-EMERG (Despliegue Social)

Pipeline AEL/PGI

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Detección aguda	Tiempo < 1 s (edge)	■
Riesgo PGI	Calibración por Sincronograma	■
Notificación	$t_{\text{notif}} < 30$ s a 911/112 y contactos	■
KPIs	$\kappa > 0.6$; FP/FN bajo umbrales clínicos	■

Módulos TCA y CNH

Ítem	Especificación / Descripción	Status
TCA	UWB/mmWave/EIT para mapa 3D; decisión por Σ	■
CNH	Registro 10–15 s del Sincronograma; hash/firmas	■
Seguridad	TLS, almacenamiento endurecido	■
Legal	Política de acceso forense y caducidad	■

Apéndice A — Ecuaciones y Definiciones

Ecuación de Stuart–Landau (modo coherente):

$$\dot{z} = (\mu_{\text{eff}} + i\omega)z - (1 + ic)|z|^2 z + K z_{\text{in}}$$

Contrato $\Sigma(u_g)$ y criterios:

- Ajuste SL con RMSE < 0.10
- Umbral de Hopf reproducible
- Locking con $\Delta\omega(|z_{\text{in}}|)$ medible
- $\Delta f \downarrow$ con $|z| \uparrow$

Apéndice B — Plantillas de Datos (CSV)

Archivos mínimos

Ítem	Especificación / Descripción	Status
F1c_Sigma_vs_ug.csv	u_g, potencia, Δf, fase, Σ	■
F2_Kuramoto_inputs.zip	ω_k.csv, A_kj.csv, θ_0.csv	■
F3_SAC_metrics.csv	timestamp, R_n, R_s, I, acción, resultado	■

Apéndice C — Materiales y BOM (ejemplo)

BOM resumido

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Sustratos/wafer	Si/SiO2 ■100–200 mm	■
Metales	W, Ta, CoFeB, Au/Cu (contactos)	■
Dieléctricos	MgO, SiN/SiO2 (passivation)	■
Conectividad RF	SMA/SMK, CPW 50 Ω, cables semi-rígidos	■

Apéndice D — Riesgos y Mitigaciones

Riesgos técnicos

Ítem	Especificación / Descripción	Status
Deriva térmica	Control T, duty-cycle, blindaje	■
Crosstalk RF	Separación, apantallado, filtros	■
Variabilidad fab	DOE, SPC, selección por curva	■
Seguridad clínica	CBFs, auditoría, telemetría Σ	■